

Assistant Commissioner for Patents
Box Assignments
Washington, D.C. 20231

10-13-1999

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Patent and Trademark Office

101170600

Attorney Docket No. 183739

To the Assistant Commissioner for Patents: Please record the attached original document or copy thereof.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1. A. Name of conveying party(ies): 1 Mitsuoshi MIYASAKA 2 Takao SAKAMOTO | | 2. A. Name and address of receiving party(ies): 1 SEIKO EPSON CORPORATION 4-1 NISHISHINJUKU 2-CHOME SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN | |
| B. Additional name(s) of conveying party(ies) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No | | 2 MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3 MARUNOUCHI 2-CHOME CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN | |
| 3. A. Nature of conveyance: <input checked="" type="checkbox"/> Assignment <input type="checkbox"/> Merger <input type="checkbox"/> Security Agreement <input type="checkbox"/> Change of Name <input type="checkbox"/> Other _____ | | B. Additional name(s) & address(es) attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No | |
| B. Execution Date: (2) August 23, 1999; (1) August 25, 1999 | | | |
| B. 4. A. If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is: (2) August 23, 1999; (1) August 25, 1999 | | C. Patent Application No.(s) _____ | |
| B. Patent Application No.(s) _____ | | C. Patent No.(s) _____ | |
| Additional numbers attached? <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No | | | |
| 5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed: Name: James A. Oliff _____ Address: OLIFF & BERRIDGE, PLC P.O. Box 19928 Alexandria, VA 22320 | | 6. Total number of applications and patents involved: 1 | |
| | | 7. A. Total fee (37 CFR 3.41)..... \$ 40.00 B. Enclosed (Check No. 102493) | |
| | | 8. Credit any overpayment or charge any underpayment to deposit account number 15-0461. | |
| 9. Statement and signature. To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. James A. Oliff Registration No. 27,075 David J. Zibelli Registration No. 36,394 | | | |
| Date: August 25, 1999 | | | |
| Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 5 | | | |

31/1999 MCCLANTER
FC:581

PATENT
REEL: 010297 FRAME: 0388

譲渡証 (Translation/日本語訳)

下記に署名した私／私達、

吉澤光雄 は、

ある発明を創出し、これについて合衆国特許出願は

- ここに私／私達により署名され；
 _____に私／私達により（それぞれ）署名され；
 _____に出席され、出願番号_____が交付され；
 PCT 国際出願 _____として_____に出席され。

その発明は

露化装置の組成方法、半導体装置の組成方法、半導体装置、露化装置及び外部光遮蔽装置

という名称である。そして、ここにその要領を認める対面で：私／私達は、当該発明／出願について、合衆国とその属領及び全ての外國に於ける全権的かつ独占的な権利；合衆国とその属領及び全ての外國に於いて発行される特許権に関する権利；合衆国とその属領及び全ての外國に於いて開示されたか若しくは今後開示される特許に與わる全ての権利；そして、國際的、同様、獎勵的、速達（特許権利が付与されるものを受け）に基づく全ての優先権を伴う一切の権利；を、日本國東京都新宿区西新宿2丁目4番1号に住所を有するセイコーエプソン株式会社、及び日本國東京都千代田区丸の内二丁目2番3号に住所を有する三菱電機株式会社、その後継者、譲受人及び法定代理人に対して、元老、譲渡、移転するものとする。

さらに、私／私達は、セイコーエプソン株式会社及び三菱電機株式会社、（以下当該受人と言う）が単独ないしは複数の当該発明（以下当該発明という）に與わる特許権を、自己の名により、合衆国とその属領及び全ての外國に於いて出席し、特許を受けること；またこの特許権の意図と目的を適確に実行することを求められた場合、下記に署名した私／私達が、当該受人、その後継者、その被譲渡者、及び法定代理人の費用負担にて、一部或全部出願、拒絶出願、分割出願、差替え出願、再発行出願、特許期間延長等を行い、合規的官賈書、該標記、委任状等の書類を作成し、あらゆる他のまた該手続的訴訟手続に於いて証言を行うこと；当該発明とその範疇に隸屬して、下記に署名した私／私達が知り得た全ての事項を、当該受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人に通報すること；そして当該受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人が、当該発明の特許権の適切な範囲、範神、範例行使するためには適切ないと考慮すること、また、当該発明に與わる特許出願に關し、当該受人、後継者、被譲渡者、及び法定代理人に対して権利根拠を付与することが望ましいと考慮することについて、可能な限り行うことを承諾する。

Assignment

For good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, I/WE, the undersigned,

Mitsuyoshi MIYASAKA

who have created a certain invention for which an application for United States Letters Patent

- submitted by ME/US on even date herewith.
 executed by ME/US on _____, (respectively).
 Filed on _____ and assigned Serial No. _____
 filed as International Application No. _____ Filed on _____

and entitled:

Method For Manufacturing Silicon Oxide Film, Method For Manufacturing Semiconductor Device, Semiconductor Device, Display Device And Exposure Light Irradiating Device

Do hereby sell, assign and transfer to Seiko Epson Corporation, a corporation of Japan, having a place of business at 4-1, Nien-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, and MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA, a corporation of Japan, having a place of business at 2-6 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, their respective successors, assigns, and legal representatives, the full and exclusive right to said invention and said application and to any and all inventions described in said application for the United States, its territorial possessions and all foreign countries, and the entire right, title and interest in and to any and all Letters Patent which may be granted therefor in the United States, its territorial possessions and all foreign countries; and in and to any and all continuations-in-part, continuations, divisions, substitutes, releases, extensions thereof, and all other applications for Letters Patent relating thereto which have been or shall be filed in the United States, its territorial possessions and/or any foreign countries, and all rights, together with all priority rights, under any of the international conventions, unions, agreements, acts, and treaties, including all future conventions, unions, agreements, acts, and treaties;

Agree that Seiko Epson Corporation and MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA hereinafter referred to as Assignee, may apply for and receive Letters Patent for said invention and said invention, hereinafter referred to as said invention, in their own name, in the United States, its territorial possessions, and all foreign countries; and that, when requested to carry out in good faith the intent and purpose of this assignment, at the expense of said Assignee, their successors, assigns and legal representatives, the undersigned will execute all continuations-in-part, continuations, divisions, substitutes, releases, extensions thereof, execute all related notes, assignments, powers of attorney and other papers, testify in any legal or quasi legal proceedings; communicate to said Assignee, their successors, assigns or legal representatives all facts known to the undersigned relating to said invention and the history thereof; and generally do everything possible which said Assignee, their respective successors, assigns, or legal representatives shall consider desirable for aiding in securing, maintaining and enforcing proper patent protection for said invention and for vesting title to said invention and all applications for patents on said invention in said Assignee, their successors, assigns, or legal representatives; and

PATENT

REEL: 010297 FRAME: 0389

そして、私／私達は、この各項により譲渡された権利や財産に
影響する、如何なる融資、保証、譲当権、ライセンス等その他の
協定も他の第三者との間で行っていないこと；下記に署名
した私／私達によって、この書面に記載されている権利が所有
されていることを、当該譲受人、被譲受人、及び法定
代理人に対して明示するものである。

さらに、下記に署名した私／私達はこの譲渡書は英語の部分の
表現によってのみ解釈されることに同意する。

上記を証明するため、私／私達は下記日付で署名する。

Covenant with said Assignee, their respective successors,
assigns, or legal representatives that no assignment, grant,
mortgage, license or other agreement affecting the rights and
property herein conveyed has been made to others by the
undersigned, and that full right to convey the same as herein
expressed is possessed by the undersigned.

I/WE, the undersigned do further agree that this Assignment is to
be construed solely according to the terms of the English language
portion thereof.

IN TESTIMONY WHEREOF I/WE have hereunto set MY/OUR
signature seal on the date indicated below.

| | |
|------------------------------|---|
| 第一または第一共同発明者 吉澤 光敏 | Full name of sole or first Inventor Mitsutoshi MIYABAKA |
| 登場者の署名 吉澤光敏 1999年8月25日 | Inventor's signature <i>Mitsutoshi Miyabaka 25th August 1999</i> |
| 第二共同発明者（いる場合） | Full name of second joint inventor, if any |
| 第三共同発明者（いる場合） | Full name of third joint inventor, if any |
| 第四共同発明者（いる場合） | Full name of fourth joint inventor, if any |
| 第五共同発明者（いる場合） | Full name of fifth joint inventor, if any |
| 第六共同発明者（いる場合） | Full name of sixth joint inventor, if any |
| 第七共同発明者（いる場合） | Full name of seventh joint inventor, if any |
| 第八共同発明者（いる場合） | Full name of eighth joint inventor, if any |
| 第一共同発明者の日付 | First Inventor's signature |
| 第二共同発明者の日付 | Second Inventor's signature |
| 第三共同発明者の日付 | Third Inventor's signature |
| 第四共同発明者の日付 | Fourth Inventor's signature |
| 第五共同発明者の日付 | Fifth Inventor's signature |
| 第六共同発明者の日付 | Sixth Inventor's signature |
| 第七共同発明者の日付 | Seventh Inventor's signature |
| 第八共同発明者の日付 | Eighth Inventor's signature |

譲渡証 (Translation/日本語訳)

下記に署名した私／私達。

筆者等は、

ある発明を創出し、これについて合衆国特許出願社

- ここに私／私達により署名され、
 _____に私／私達により（それぞれ）署名され、
 _____に提出され、出版番号_____が交付され、
 PCT 国際出願 _____として_____に提出され、

その発明は

筆者等開発の製造方法、半導体装置の製造方法、半導体装置、
筆者等開発及び半導体装置

という名称である。そして、ここにその發明を認める外既で：私／私達は、当該発明／出版について、合衆國とその属地及び全ての外間に於ける全面的かつ独占的な権利；合衆国とその属地及び全ての外間に於いて発行される特許に關わる全ての権利、所有權、利益；一報酬の出願、範囲出願、分割出願、送替え出願、再発行出願、特許開闢延長等、合衆國とその属地及び全ての外間に於いて既に提出されたか若しくは今後提出される特許に關わる全ての権利；そして、期間的、時間的、技術的、法律的、政治的（将来確定されるものを含む）に亘り全ての優先権を含う一切の権利；を、日本 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha、及び日本京都千代田区丸の内二丁目3番3号に住所を有する三井電機株式会社、その代表者、被委託人及び法定代理人に対して、元請、賃貸、移譲するものとする。

さらに、私／私達は、セイコーエプソン株式会社及び三菱電機株式会社、（以下被委託人と言う）が実施ないしは模倣の当該発明（以下当該発明という）に關わる特許権、自己の名により、合衆國とその属地及び全ての外間に於いて提出し、特許を受けること；またこの発明の実用と目的を維持に實行することを求める場合、下記に署名した私／私達が、当該被委託人、その代表者、その被委託者、及び法定代理人の費用負担にて、一報酬の出願、範囲出願、分割出願、送替え出願、再発行出願、特許開闢延長等を行い、合意的宣誓書、同意書、監査状等の書類を作成し、あらゆる法的または事務的手段手続について運営を行うこと；当該発明とその実用に關連して、下記に署名した私／私達が知り得た全ての事実を、当該被委託人、被委託者、被監査者、及び法定代理人に通報すること；そして当該被委託人、被委託者、被監査者、及び法定代理人が、当該発明の特許権の履行を保證、維持、権利行使するために適切しいと考慮すること。また、当該発明に關わる特許出願に際し、当該被委託人、被委託者、被監査者、及び法定代理人に対して他の相談を行なうことが望ましいと考慮することについて、可能な限り行なうことを承諾する。

Assignment

For good and valuable consideration, the receipt of which is hereby acknowledged, I/WE, the undersigned,

Takeshi SAKAMOTO,

who have created a certain invention for which an application for United States Letters Patent

- executed by ME/US an even date herewith,
 executed by ME/US on _____, (respectively),
 filed on _____ and assigned Serial No. _____
 filed as International Application No. _____ filed on _____

and entitled:

Mitsubishi Fox Manufacturing Edition Color Fax, Mitsubishi Fox Manufacturing Semiconductor Device, Semiconductor Device, Display Device And Ink-jet Light Irradiating Device

Do hereby sell, assign and transfer to Seiko Epson Corporation, a corporation of Japan, having a place of business at 4-1, Nishi-shiraku 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, and MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA, a corporation of Japan, having a place of business at 2-3 Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, their respective successors, assigns, and legal representatives, the full and exclusive rights to said invention and said application and to any and all inventions described in said application for the United States, its territorial possessions and all foreign countries, and the entire right, title and interest in and to any and all Letters Patent which may be granted therefor in the United States, its territorial possessions and all foreign countries; and in and to any and all continuations-in-part, continuations, divisions, substitutes, renewals, extensions thereof, and all other applications for Letters Patent relating thereto which have been or shall be filed in the United States, its territorial possessions and/or any foreign countries, and all rights, together with all priority rights, under any of the international conventions, unions, agreements, acts, and treaties, including all future conventions, unions, agreements, acts, and treaties;

Agree that Seiko Epson Corporation and MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA hereinafter referred to as Assignees, may apply for and receive Letters Patent for said invention and said inventions, hereinafter referred to as said invention, in their own name, in the United States, its territorial possessions, and all foreign countries; and that, when requested to carry out in good faith the intent and purpose of this assignment, at the expense of said Assignees, their successors, assigns and legal representatives, the undersigned will execute all continuations-in-part, continuations, divisions, substitutes, renewals, extensions thereof, execute all right, assignments, powers of attorney and other papers, testify in any legal or quasi legal proceedings; communicate to said Assignees, their successors, assigns or legal representatives all facts known to the undersigned relating to said invention and the history thereof; and generally do everything possible which said Assignees, their respective successors, assigns, or legal representatives shall consider desirable for aiding in securing, maintaining and enforcing proper patent protection for said invention and for vesting title to said invention and all applications for patents on said invention in said Assignees, their successors, assigns, or legal representatives; and

そして、私／私達は、この書面により賜与された権利や財産に
影響する、如何なる譲渡、抵当、抵当権、ライセンス等その他の
協定も他の第三者との間で行っていないこと；下記に署名
した私／私達によって、この書面に記載されている権利が所有
されていることを、当該権利人、被権利者、被賦権者、及び法定
代理人に対して誓約するものである。

さらに、下記に署名した私／私達はこの譲与書は英語の部分の
表現によってのみ解釈されることに同意する。

上記を証明するため、私／私達は下記日付で署名する。

Covenant with said Assignee, their respective successors,
assignees, or legal representatives that no assignment, grant,
mortgage, license or other agreement affecting the rights and
property herein conveyed has been made to others by the
undersigned, and that the full right to convey the same as herein
expressed is possessed by the undersigned.

I/WE, the undersigned do further agree that this Assignment is to
be construed solely according to the terms of the English language
portion thereof.

IN TESTIMONY WHEREOF I/WE have hereunto set MY/OUR
signature seal on the date indicated below.

| | |
|----------------------|---|
| 第一歩に第一共同発明者 姓氏 姓地 | Full name of sole or first Inventor Takeshi SAKAMOTO |
| 共同発明者の署名 | Inventor's signature Date |
| 1994.8.27 | Takeshi SAKAMOTO August 27, 1994 |
| 第三共同発明者（いる場合） | Full name of second joint inventor, if any |
| 第二共同発明者の署名 | Second Inventor's signature Date |
| 第五共同発明者（いる場合） | Full name of third joint inventor, if any |
| 第三共同発明者の署名 | Third Inventor's signature Date |
| 第四共同発明者（いる場合） | Full name of fourth joint inventor, if any |
| 第四共同発明者の署名 | Fourth Inventor's signature Date |
| 第五共同発明者（いる場合） | Full name of fifth joint inventor, if any |
| 第五共同発明者の署名 | Fifth Inventor's signature Date |
| 第六共同発明者（いる場合） | Full name of sixth joint inventor, if any |
| 第六共同発明者の署名 | Sixth Inventor's signature Date |
| 第七共同発明者（いる場合） | Full name of seventh joint inventor, if any |
| 第七共同発明者の署名 | Seventh Inventor's signature Date |
| 第八共同発明者（いる場合） | Full name of eighth joint inventor, if any |
| 第八共同発明者の署名 | Eighth Inventor's signature Date |